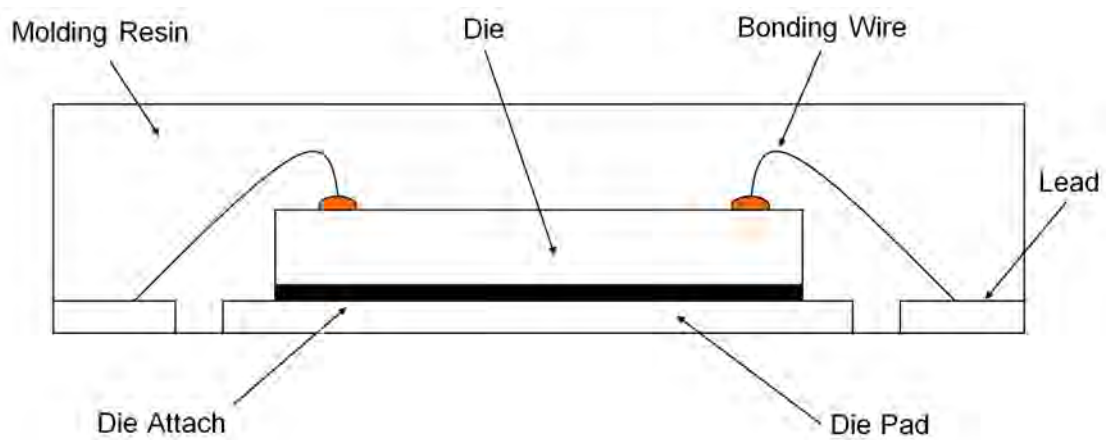


## 1. パッケージ情報

|             |              |
|-------------|--------------|
| パッケージ名      | VQFN32FBV050 |
| パッケージグループ   | QFN          |
| ピン数         | 32           |
| パッケージ重量 [g] | 0.068        |
| 端子処理        | Pure Tin     |
| MSL         | Level3       |

## 2. パッケージ構造図



### 3. 包装仕様

#### 3.1 包装形態, 数量, 1ピン方向

|            |           |
|------------|-----------|
| 包装形態       | Tape&Reel |
| 包装数量 [pcs] | 2500      |
| 1ピン 方向     | E2        |

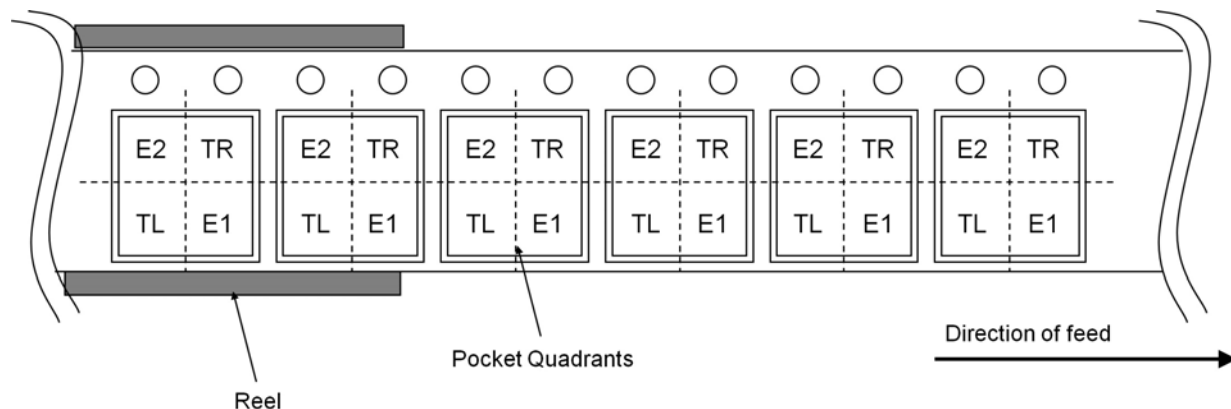


Fig.1 Quadrant Assignments for PIN 1 Orientation in Tape

E2 : PIN1 is placed to the top left corner.

TR : PIN1 is placed to the top right corner.

TL : PIN1 is placed to the lower left.

E1 : PIN1 is placed to the lower right.

#### 3.2 包装材料

| 材料名         | 材質        |
|-------------|-----------|
| エンボスキャリアテープ | PS        |
| カバーテープ      | PET+PE    |
| リール         | PS        |
| 乾燥剤         | クレイ       |
| 防湿袋         | アルミラミネート袋 |
| 個装箱         | ダンボール     |
| 梱包箱         | ダンボール     |

#### 3.3 リーダー仕様

リーダー部は、製品が入っていない空部を 200 mm以上設けております。

#### 3.4 トレイル仕様

トレイル部は、製品が入っていない空部を 80 mm以上設けております。

テープはリールに直接固定していません。

#### 3.5 カバーテープ剥離強度

カバーテープ剥離強度は 0.2 N から 0.7 Nです。

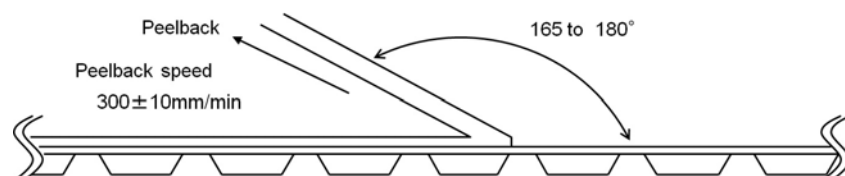


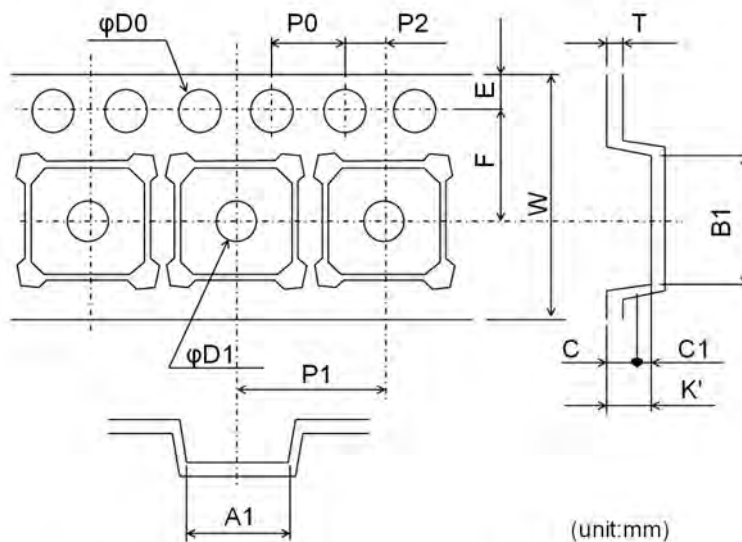
図2 カバーテープ剥離強度試験方法

#### 3.6 製品抜けについて

- (1) 連続した製品抜けは無きこととしています。
- (2) 非連続した製品抜けはmax 0.1 %/リールとします。

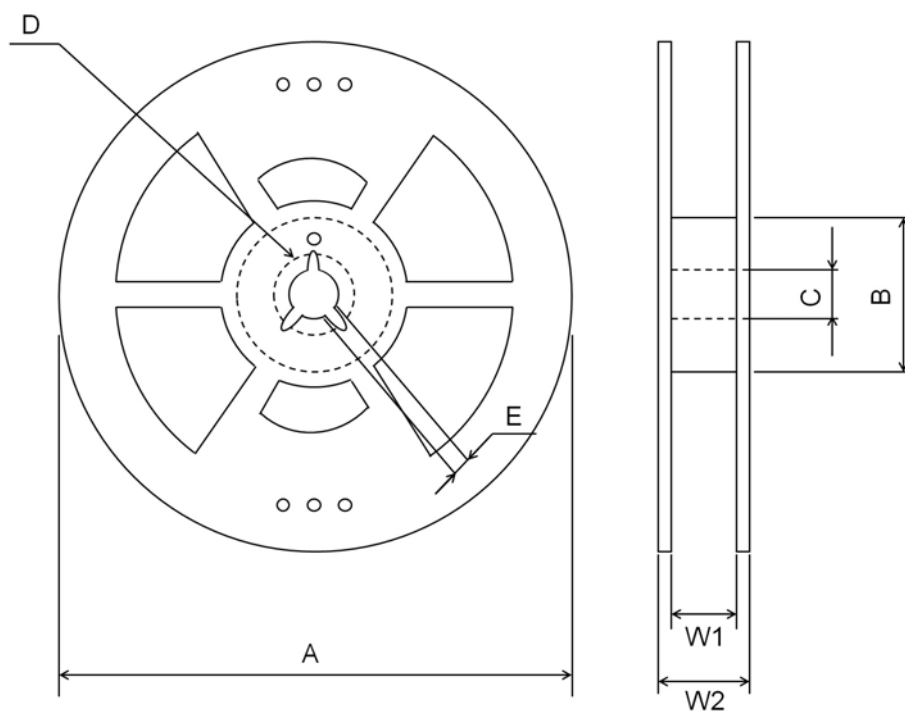
## 3.7 テープ ・ リール仕様

## 3.7.1 エンボスカリヤテープ寸法



|    | Tape Dimension | Tape Tolerance |
|----|----------------|----------------|
| A1 | 5.2            | ±0.05          |
| B1 | 5.2            | ±0.05          |
| C  | (1.15)         | -              |
| C1 | (0.65)         | -              |
| D0 | φ1.5           | +0.1/-0        |
| D1 | φ1.5           | ±0.1           |
| E  | 1.75           | ±0.1           |
| F  | 5.5            | ±0.05          |
| K' | 1.80           | ±0.1           |
| P0 | 4.0            | ±0.1           |
| P1 | 8.0            | ±0.1           |
| P2 | 2.0            | ±0.05          |
| T  | 0.3            | ±0.05          |
| W  | 12.0           | ±0.2           |

## 3.7.2 リール寸法

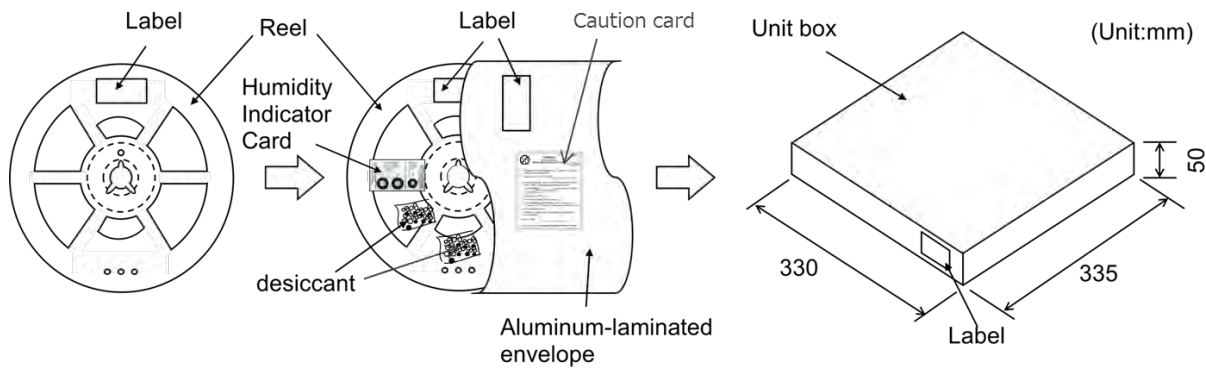


(単位:mm)

|    | リール寸法 | 寸法公差 |
|----|-------|------|
| A  | 330   | ±2.0 |
| B  | 80    | ±1.0 |
| C  | 13.0  | ±0.2 |
| D  | 21    | ±0.8 |
| E  | 2.0   | ±0.5 |
| W1 | 13.5  | ±1.0 |
| W2 | 17.5  | ±1.0 |

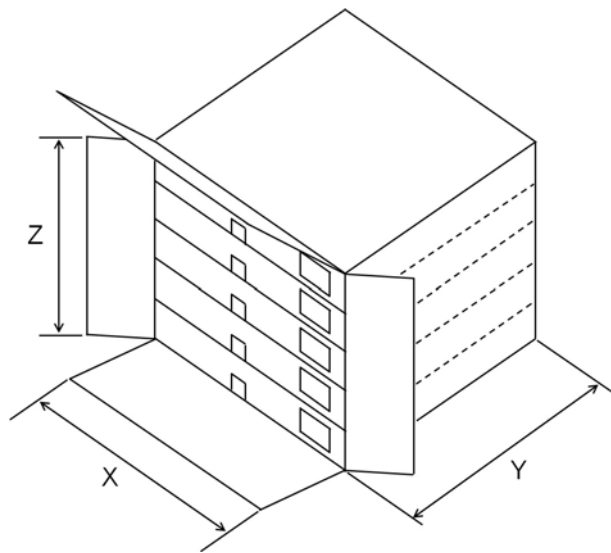
3.8 包装方法

個装箱内に最大 1 リール入っています。



3.9 梱包形態

梱装箱内に最大 5 箱 個装箱が入っています。



(単位:mm)

| 梱装箱寸法 |     |
|-------|-----|
| X     | 347 |
| Y     | 353 |
| Z     | 287 |

3.10 ラベル仕様



## 3.11 Caution card仕様

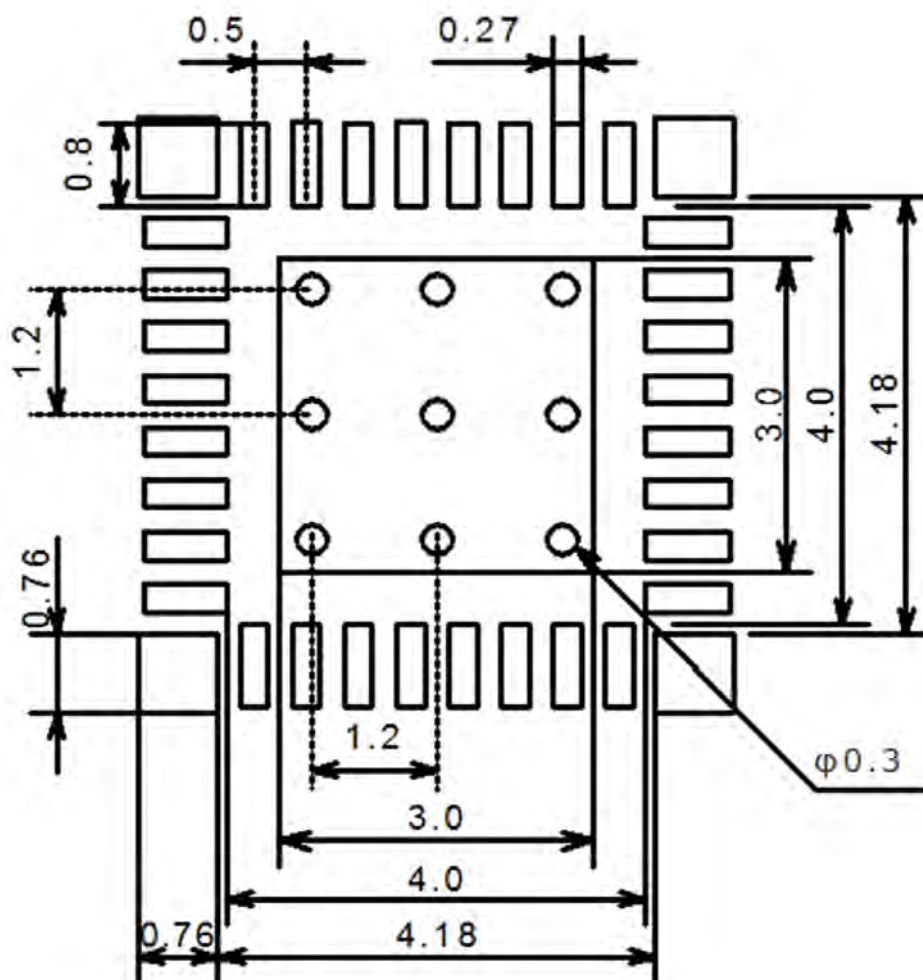
|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Caution</b><br>This bag contains<br><b>MOISTURE-SENSITIVE DEVICES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>LEVEL</b><br><br><small>If blank, see adjacent bar code label</small> |
|                                                                                   | <p>1. Calculated shelf life in sealed bag: 72 months at &lt;40°C and &lt;90% relative humidity (RH)</p> <p>2. Peak package body temperature: _____ °C<br/> <small>If blank, see adjacent bar code label</small></p> <p>3. After bag is opened, devices that will be subjected to reflow solder or other high temperature process must be</p> <p>a) Mounted within: _____ hours of factory conditions<br/> <small>If blank, see adjacent bar code label</small><br/>         ≤30°C/60% RH, or</p> <p>b) Stored per J-STD-033</p> <p>4. Devices require bake, before mounting, if:</p> <p>a) Humidity Indicator Card reads &gt;10% for level 2a - 5a devices or &gt;60% for level 2 devices when read at 23 ± 5 °C</p> <p>b) 3a or 3b are not met</p> <p>5. If baking is required, refer to IPC/JEDEC J-STD-033 for bake procedure</p> <p>Bag Seal Date: _____<br/> <small>If blank, see adjacent bar code label</small></p> <p><small>Note: Level and body temperature defined by IPC/JEDEC J-STD-020</small></p> |                                                                                                                                                           |

Remark ) Standard item 1. calculated shelf life in caution card is not applied for MSL1 product.

## 3.12 インジケータカード仕様

|                                                                          |     |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>HUMIDITY INDICATOR</b><br>Complies with IPC/JEDEC J-STD-033           |     |                                                                                                                    |
| <b>LEVEL 2 PARTS</b><br>Bake parts if 60% is NOT blue                    | 60% | <br>Lot Number                  |
| <b>LEVEL 2A-5A PARTS</b><br>Bake parts if 10% is NOT blue and 5% is pink | 10% |                                                                                                                    |
|                                                                          | 5%  | <br>Manufacturer Identification |
|                                                                          |     |                                                                                                                    |
| Do not put this card into a bag if 60% is pink                           |     |                                                                                                                    |

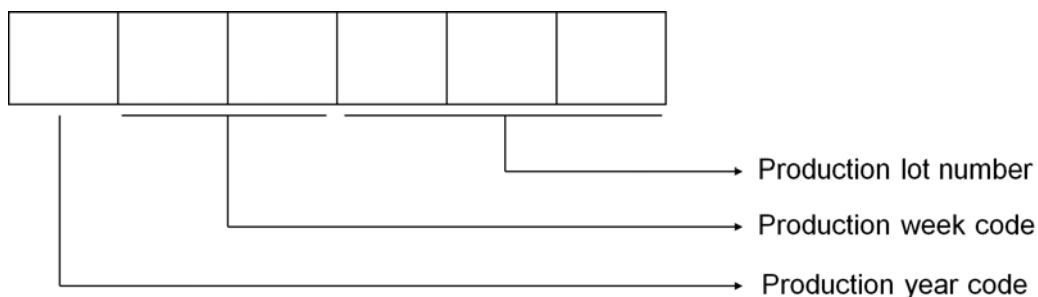
## 4. 参考ランドパターン



(単位:mm)

実際の設計に当たっては、基板設計や実装条件に合わせて適正化を図ってください。

## 5. 標印仕様



## 6. 保管条件

## 6.1 保管環境

推奨保管条件

|    | Min. | Max. | 単位   |
|----|------|------|------|
| 温度 | 5    | 30   | °C   |
| 湿度 | -    | 70   | % RH |

## 6.2 保管期間(納入日を起算日とします。)

|      | Min. | Max. | 単位 |
|------|------|------|----|
| 保管期間 | -    | 1    | 年  |

## 6.3 防湿梱包開封後はんだ実装までの許容時間

|      | Min. | Max. | 単位 |
|------|------|------|----|
| 許容時間 | -    | 168  | 時間 |

上記時間は防湿梱包開封後-実装までの時間です。

下記条件に該当する場合は乾燥処理が必要です。

条件 1: 上記"許容時間"を超える場合

条件 2: 6年以上未開封の場合

推奨乾燥処理条件

|          | 温度 [°C] | 時間 [時間] |
|----------|---------|---------|
| リール(注1)  | 60      | 72      |
| その他耐熱性容器 | 125     | 24      |

(注1) "リール" 状態で乾燥処理致しますと、カバーテープ剥離強度が変化致します。カバーテープ剥離強度は下記ご参照下さい。

|            | Min. | Max. | 単位 |
|------------|------|------|----|
| カバーテープ剥離強度 | 0.2  | 0.9  | N  |

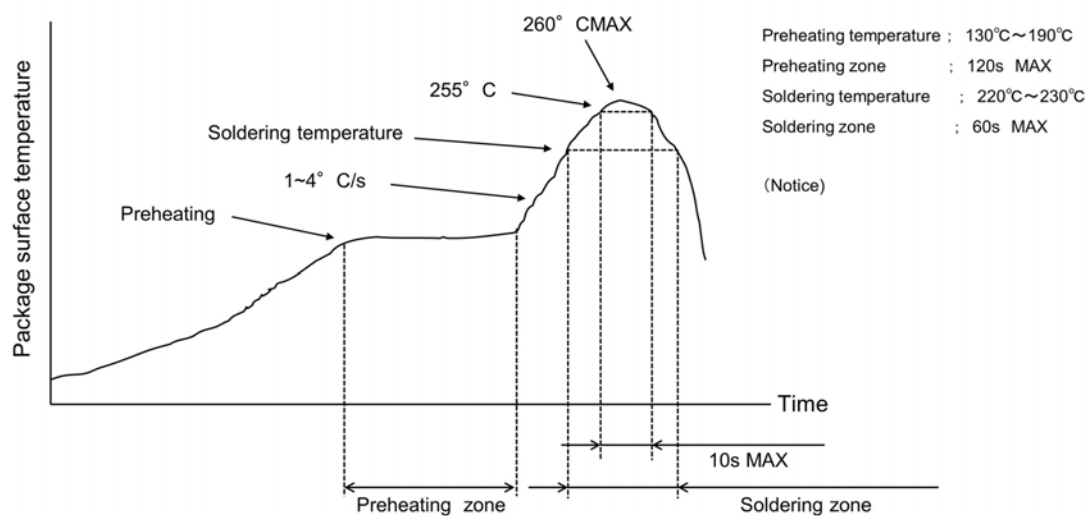
乾燥処理は乾燥処理については端子部酸化による半田性への影響を考慮し、最大下記回数迄として下さい。

乾燥処理許容回数

|          |   | 単位    |
|----------|---|-------|
| リール      | 1 | times |
| その他耐熱性容器 | 2 | times |

## 7. 実装条件

### 7.1 はんだリフロー実装推奨条件

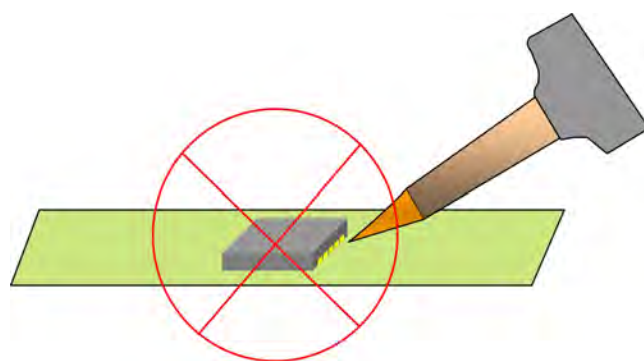


### 7.2 フローはんだ実装について

本パッケージはフローはんだ実装致しますと、実装時の熱ストレスの影響が強く信頼性に影響を与える可能性がありますので、実装方法としては推奨しかねます。

### 7.3 はんだごてによるリワークについて

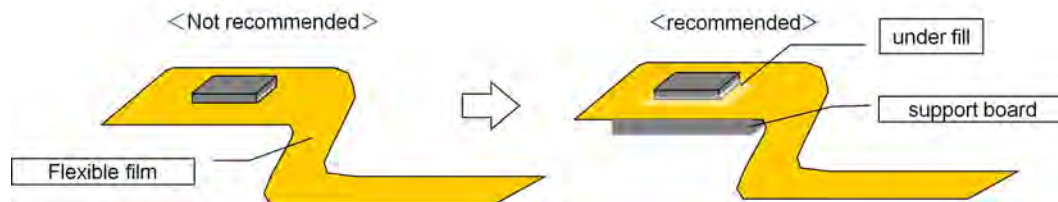
はんだごてによるリワークは禁止しています。モールドクラック・端子オープンとなる恐れがあります。



## 7.4 実装時の注意事項

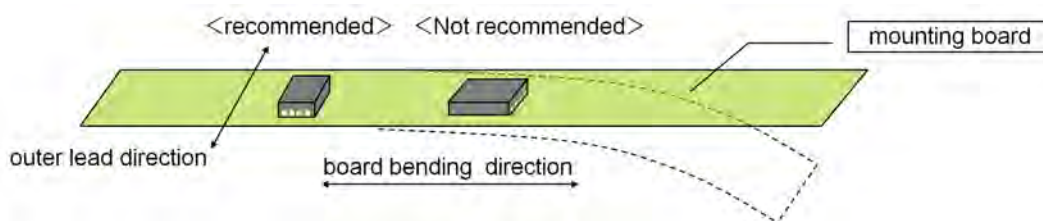
### 7.4.1 フレキシ基板への実装について

フレキシ基板への実装は、実装後にフレキシ基板を介したストレスにより、リードの脱落が生じることがある為、補強基板の使用又はアンダーフィル等を使用した実装方法を推奨します。



### 7.4.2 細長基板への実装について

細長基板への実装は、基板を介したストレスにより、リードの脱落が発生することがある為、たわみ方向に対してリードが直交する位置に配置して頂き、アンダーフィル等を使用した実装方法を推奨します。



## ご 注 意

- 1) 本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。
- 2) 本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用に際しては、別途最新の仕様書を必ずご請求のうえ、ご確認ください。
- 3) ロームは常に品質・信頼性の向上に取り組んでおりますが、半導体製品は種々の要因で故障・誤作動する可能性があります。  
万が一、本製品が故障・誤作動した場合であっても、その影響により人身事故、火災損害等が起こらないようご使用機器でのディレーティング、冗長設計、延焼防止、バックアップ、フェイルセーフ等の安全確保をお願いします。定格を超えたご使用や使用上の注意書が守られていない場合、いかなる責任もロームは負うものではありません。
- 4) 本資料に記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。  
したがって、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。
- 5) 本資料に記載されております技術情報は、製品の代表的動作および応用回路例などを示したものであり、ロームまたは他社の知的財産権その他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を許諾するものではありません。上記技術情報の使用に起因して紛争が発生した場合、ロームはその責任を負うものではありません。
- 6) 本製品は、一般的な電子機器（AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など）および本資料に明示した用途への使用を意図しています。
- 7) 本資料に掲載されております製品は、耐放射線設計はなされていません。
- 8) 本製品を下記のような特に高い信頼性が要求される機器等に使用される際には、ロームへ必ずご連絡の上、承諾を得てください。  
・輸送機器（車載、船舶、鉄道など）、幹線用通信機器、交通信号機器、防災・防犯装置、安全確保のための装置、医療機器、サーバー、太陽電池、送電システム
- 9) 本製品を極めて高い信頼性を要求される下記のような機器等には、使用しないでください。  
・航空宇宙機器、原子力制御機器、海底中継機器
- 10) 本資料の記載に従わないために生じたいかなる事故、損害もロームはその責任を負うものではありません。
- 11) 本資料に記載されております情報は、正確を期すため慎重に作成したのですが、万が一、当該情報の誤り・誤植に起因する損害がお客様に生じた場合においても、ロームはその責任を負うものではありません。
- 12) 本製品のご使用に際しては、RoHS 指令など適用される環境関連法令を遵守の上でご使用ください。  
お客様がかかる法令を順守しないことにより生じた損害に関して、ロームは一切の責任を負いません。  
本製品の RoHS 適合性などの詳細につきましては、セールス・オフィスまでお問合せください。
- 13) 本製品および本資料に記載の技術を輸出又は国外へ提供する際には、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」など適用される輸出関連法令を遵守し、それらの定めにしたがって必要な手続を行ってください。
- 14) 本資料の一部または全部をロームの許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。



ローム製品のご検討ありがとうございます。  
より詳しい資料やカタログなどご用意しておりますので、お問合せください。

## ROHM Customer Support System

<http://www.rohm.co.jp/contact/>